



## 規範書

案號：A5120003439

- 一、受委託方(甲方)：
- 二、委託方(乙方)：財團法人工業技術研究院
- 三、委託合作期間：自決標日起至 2026 年 7 月 30 日
- 四、委託說明：

為引導業者投入半導體創新應用研發，促進 IC 設計業者與系統業者交流合作，爰辦理「智連共生・跨域領航-驅動 Edge AI 應用落地的產業拼圖」。委託專業團隊協助規劃與辦理產業交流活動及相關推廣工作，以擴大產業參與規模。相關工作項目如下：

### 1. 前置作業

- (1) 針對此次論壇目標，規劃議程與活動空間，並邀請國內 IC 設計產業代表擔任主講人、籌備一對一媒合活動。
- (2) 協助進行 eBanner 設計，並發送論壇訊息，邀約國內 IC 設計業者、系統業者...等半導體相關廠商參加。透過報名系統，於活動前蒐集與會者資料，篩選適合進行一對一媒合的廠商。

### 2. 活動辦理

負責實體論壇場地布置、設備/現場會議飲品準備、論壇主持與一對一媒合引導、流程控管以及意見回饋表/簽到表/單發送與收集。

### 3. 成果彙整

針對「智連共生・跨域領航-驅動 Edge AI 應用落地的產業拼圖」與一對一媒合活動，進行相關紀錄與成果彙整，包含：

- (1) 發送論壇邀約管道與領域統計
- (2) 前期報名資訊(含報名者姓名、公司名稱、所屬公司及領域、參加一對一媒合活動意願...等)以及出席人數與名單
- (3) 當日論壇活動(致詞長官、講師、與會者、QA 環節)、一對一媒合(與會者互動)、中場休息時間廠商交流、場佈成果照片(Banner、議程板)...等拍攝。
- (4) 意見回饋及潛在合作需求整理

## 五、驗收方式：

### 1. 交付項目：

- (1) 報名系統與問卷相關佐證截圖(2026/6/23 前)
- (2) 講師簡報封面電子檔(2026/6/24 前)
- (3) 意見回饋表、簽到表紙本(不含工作人員，至少出席 70 人以上) (2026/6/24 前)
- (4) 主講人 2 位(含)以上、一對一媒合活動 3 場(含)以上，提供媒合照片佐證(2026/6/23 前)
- (5) 執行成果報告一式，包含以下內容(2026/7/23 前)：
  - 發送論壇邀約管道與領域統計
  - 前期報名回函統計(所屬公司及領域、參加一對一媒合活動意願...等資訊)以及出席人數與名單
  - 當日論壇活動(致詞長官、講師、與會者、QA 環節)、一對一媒合(與會者互動)、中場休息時間廠商交流、場佈成果 (Banner、議程板...等)...等照片佐證。
  - 意見回饋及潛在合作需求整理
- (6) 執行本委託案之個資保密切結書數份(2026/7/23 前)

### 2. 保固服務：無

3. 甲方應於上述查核點之完成日期之前(含當日)交付委託工作項目之成果。

4. 結案驗收時按上述有關條款辦理，交付之成果內容需經請購單位確認，合於需求者方可完成驗收。

## 六、智慧財產權：無

## 七、付款方式：

- 第一期：完成論壇訊息發送，經查驗合格且收到請款單據支付訂購金額 30%。
- 第二期：完成論壇活動(含一對一媒合)，經查驗合格且收到請款單據支付訂購金額 50%。
- 第三期：完成執行成果報告並交付、無待解決事項且收到請款單據，支付尾款 20%。